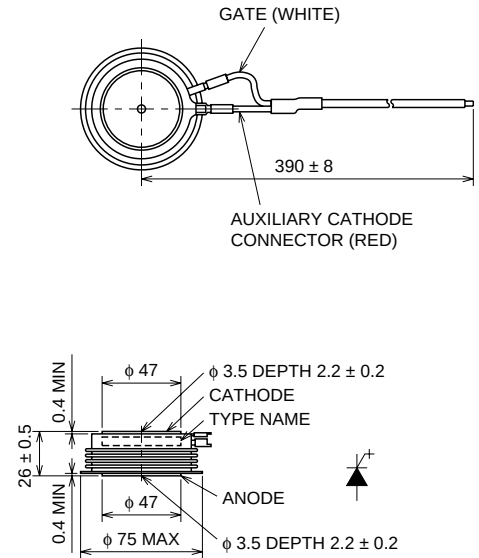


FG1000BV-90DAHIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE**FG1000BV-90DA**

- ITQRM Repetitive controllable on-state current1000A
- IT(AV) Average on-state current400A
- VDRM Repetitive peak off state voltage4500V
- Anode short type

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm

**APPLICATION**

Inverters, D.C. choppers, Induction heaters, D.C. to D.C. converters.

MAXIMUM RATINGS

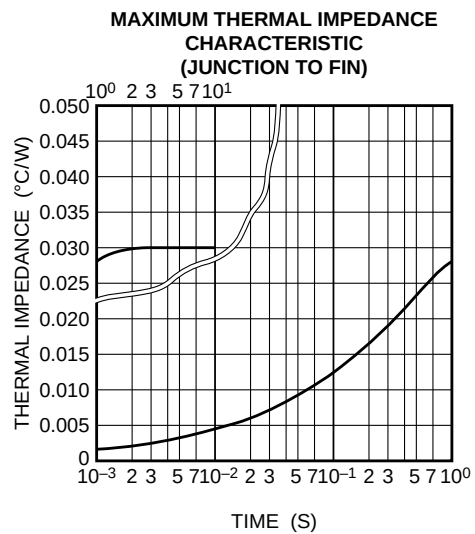
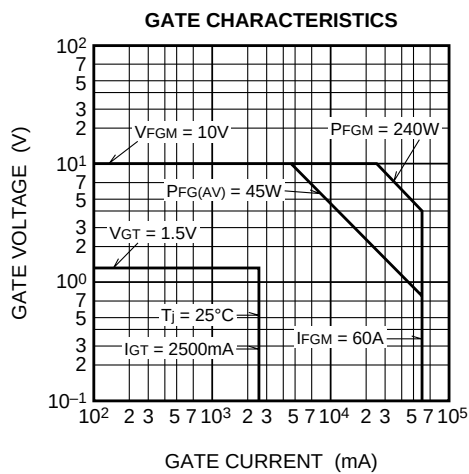
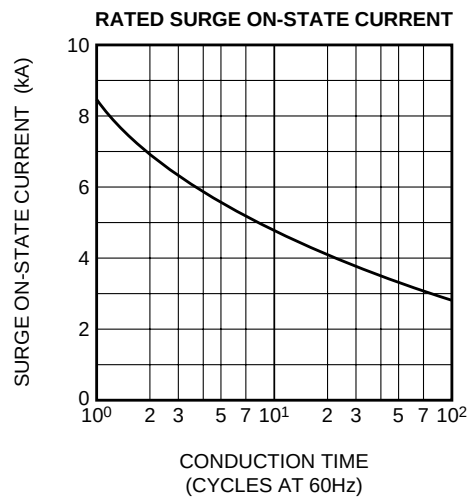
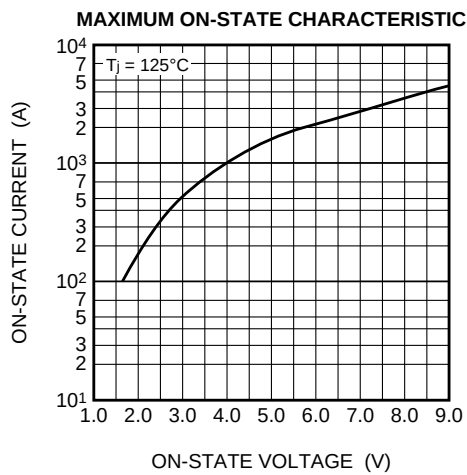
Symbol	Parameter	Voltage class	Unit
		90DA	
VRRM	Repetitive peak reverse voltage	17	V
VRSM	Non-repetitive peak reverse voltage	17	V
VR(DC)	DC reverse voltage	17	V
VDRM	Repetitive peak off-state voltage*	4500	V
VDSM	Non-repetitive peak off-state voltage*	4500	V
VD(DC)	DC off-state voltage*	3600	V

*: VGK = -2V

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
ITQRM	Repetitive controllable on-state current	V _{DM} = 3375V, T _J = 125°C, C _s = 0.7μF, L _s = 0.3μH	1000	A
IT(RMS)	RMS on-state current		630	A
IT(AV)	Average on-state current	f = 60Hz, sine wave θ = 180°, T _r = 70°C	400	A
ITSM	Surge (non-repetitive) on-state current	One half cycle at 60Hz	8.4	kA
I ² t	Current-squared, time integration	One cycle at 60Hz	2.9 × 10 ⁵	A ² s
diT/dt	Critical rate of rise of on-state current	V _D = 2250V, I _{GM} = 20A, T _J = 125°C	1000	A/μs
VFGM	Peak forward gate voltage		10	V
VRGM	Peak reverse gate voltage		17	V
IFGM	Peak forward gate current		60	A
IRGM	Peak gate reverse current		500	A
PFGM	Peak forward gate power dissipation		240	W
PRGM	Peak reverse gate power dissipation		15	kW
PFG(AV)	Average forward gate power dissipation		45	W
PRG(AV)	Average reverse gate power dissipation		100	W
T _J	Junction temperature		-40 ~ +125	°C
T _{stg}	Storage temperature		-40 ~ +150	°C
—	Mounting force required	Recommended value 13	12 ~ 15	kN
—	Weight	Standard value	530	g

FG1000BV-90DAHIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

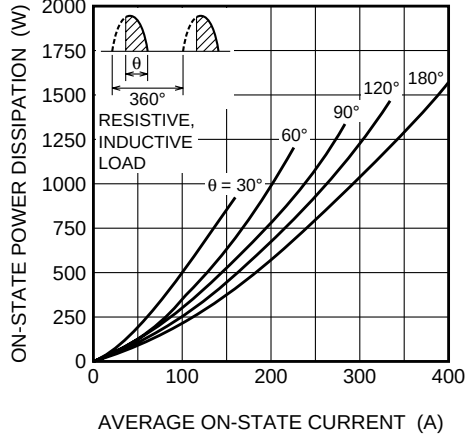
Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min	Typ	Max	
V _{TM}	On-state voltage	T _J = 125°C, I _{TM} = 1000A, Instantaneous measurement	—	—	4.0	V
I _{RRM}	Repetitive peak reverse current	T _J = 125°C, V _{RRM} Applied	—	—	100	mA
I _{DRM}	Repetitive peak off-state current	T _J = 125°C, V _{DRM} Applied, V _{GK} = -2V	—	—	100	mA
I _{RG}	Reverse gate current	T _J = 125°C, V _{RG} = 17V	—	—	100	mA
dv/dt	Critical rate of rise of off-state voltage	T _J = 125°C, V _D = 2250V, V _{GK} = -2V	1000	—	—	V/μs
t _{gt}	Turn-on time	T _J = 125°C, I _{TM} = 1000A, I _{GM} = 20A, V _D = 2250V	—	—	10	μs
t _{gq}	Turn-off time	T _J = 125°C, I _{TM} = 1000A, V _{DM} = 3375V, diGQ/dt = -30A/μs V _{RG} = 17V, C _S = 0.7μF, L _S = 0.3μH	—	—	20	μs
I _{GQM}	Peak gate turn-off current		—	330	—	A
V _{GT}	Gate trigger voltage	DC METHOD : V _D = 24V, R _L = 0.1Ω, T _J = 25°C	—	—	1.5	V
I _{GT}	Gate trigger current		—	—	2500	mA
R _{th(j-f)}	Thermal resistance	Junction to fin	—	—	0.03	°C/W

PERFORMANCE CURVES

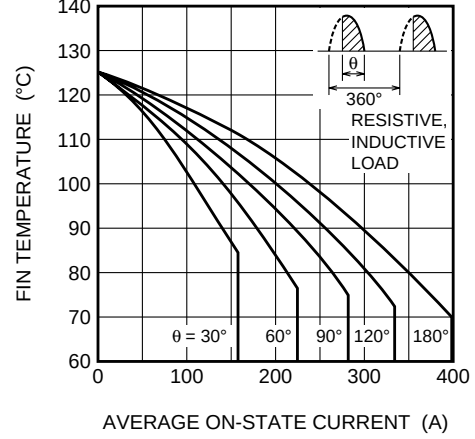
FG1000BV-90DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

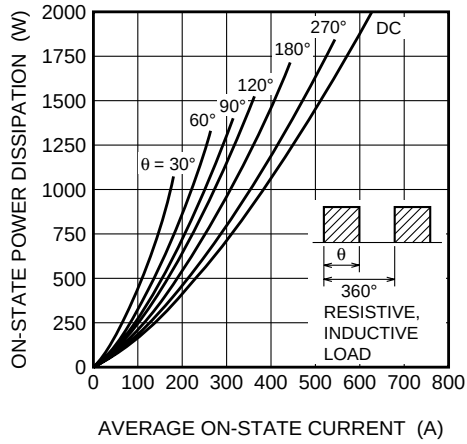
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (SINGLE-PHASE HALF WAVE)



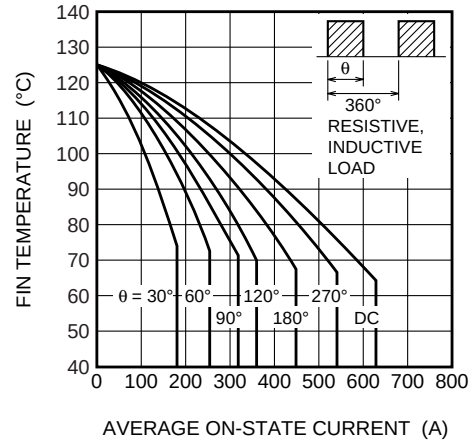
ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (SINGLE-PHASE HALF WAVE)



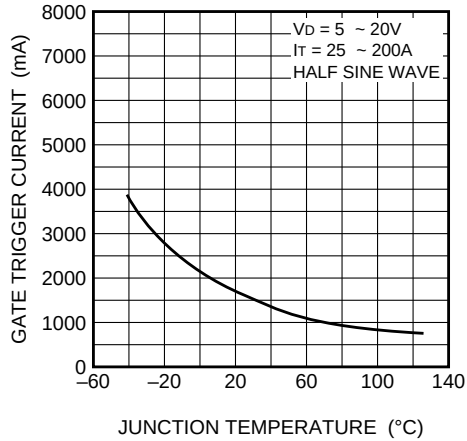
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (RECTANGULAR WAVE)



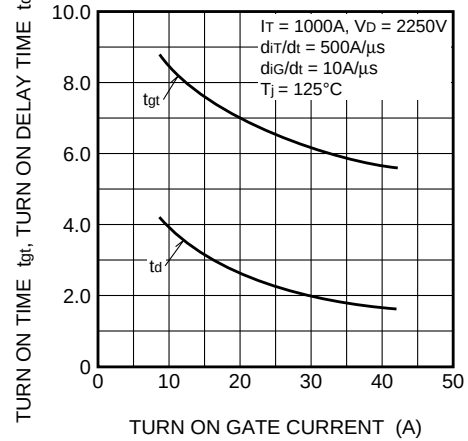
ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (RECTANGULAR WAVE)



GATE TRIGGER CURRENT VS. JUNCTION TEMPERATURE (TYPICAL)

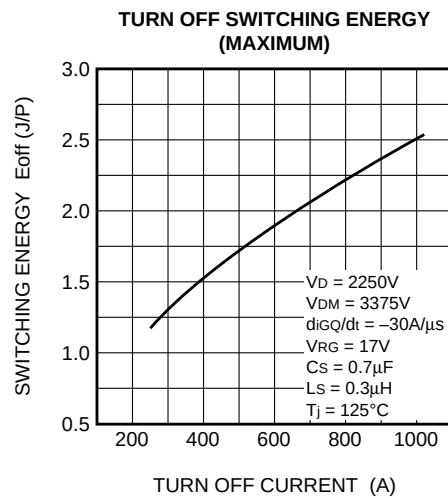
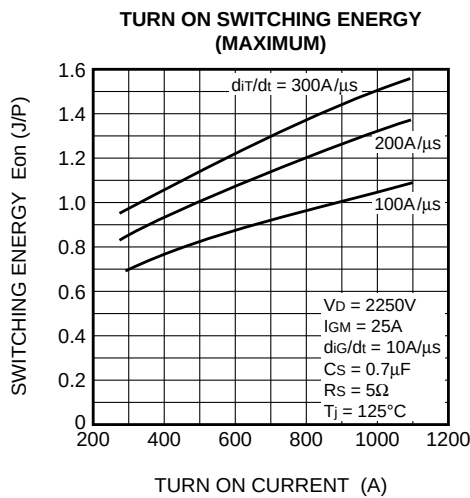
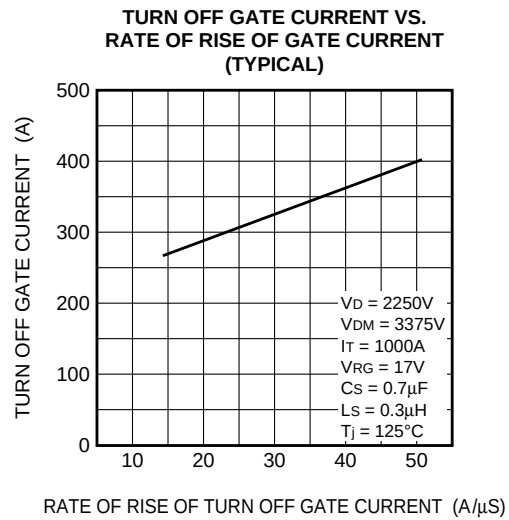
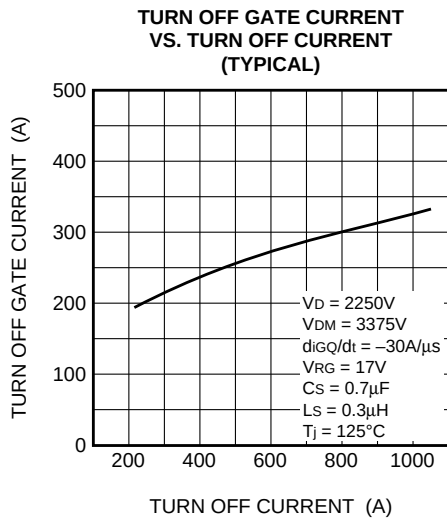
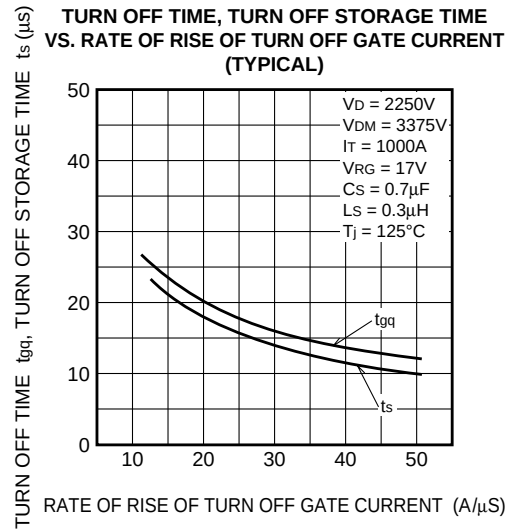
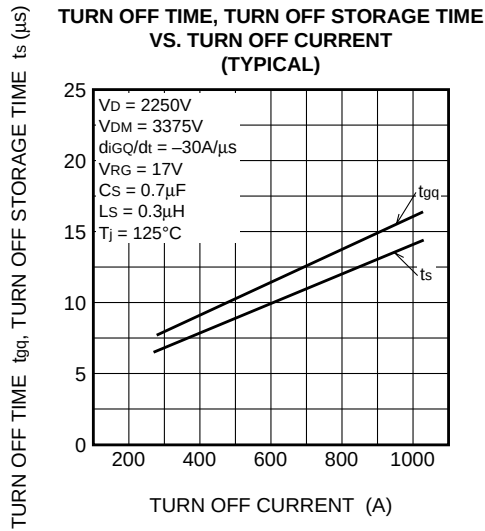


TURN ON TIME, TURN ON DELAY TIME VS. TURN ON GATE CURRENT (TYPICAL)



FG1000BV-90DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9